

高性能オンライン署名認証ソフト「CoolSign®」
- 大手 I T 企業が提供するサイン照合システムに採用 -

2016 年 11 月 28 日
株式会社クールデザイン
代表取締役社長 奥山 尚一

株式会社クールデザイン(本社：東京都千代田区)は、弊社の副社長である松本隆(早稲田大学理工学術院名誉教授)が提唱したアルゴリズムを基に開発した高性能オンライン署名認証ソフト「CoolSign®」を 2001 年度より販売して参りました。

このたび、株式会社 N T T データ様(本社：東京都江東区、代表取締役社長：岩本敏男、以下、「N T T データ」)が開発したサイン照合システム「SignID®」ⁱ のベースとして、同製品「CoolSign®」が採用されました。

「SignID®」は、クールデザイン取締役の佐々木昌浩(芝浦工業大学工学部電子工学科准教授)を含め、弊社と N T T データが共同で大規模なテストを実施し、改良およびチューニングを繰り返し行ったことで高い精度を実現しています。

なお、「SignID®」は、2016 年度末に、株式会社三井住友銀行様(本店：東京都千代田区、頭取：國部毅)の一部の国内支店において、印鑑にかわる新たな本人照合手段として窓口で活用される予定でございます。また、今後も「CoolSign®」を金融分野にて活用する際には N T T データとの独占的契約を通じて協業し、社会へ発信・貢献していく所存でございます。

弊社は今後も署名認証技術を広く社会に発信し、貢献していく所存でございます。

以上

ⁱ 2016/4/12(火) N T T データプレスリリース：
個人のお客さま向け取引における「サイン認証」の導入について
<http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2016/041200.html>